発行日: 2012年11月5日

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753 ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 http://japan.renesas.com/contact/

E-mail: csc@renesas.com

製品分類		EEPROM	発行番号	TN-PME-A003A/J		Rev.	第1版
題名	シリアル EEPROM 製品 モールド樹脂ハロゲンフリー化中止のご案内 ((TN-PME-A002A/J 2012.07.12 発行)の変更)		情報分類	パッケージ変更			
適用製品	シリアル EEPROM パッケージ組立製品 R1EX24xxx#Ux シリーズ R1EX25xxx#Ux シリーズ HN58X25xxx#Ux シリーズ	対象ロット等	関連資料				
		なし		なし			

1. 概要

以前、弊社シリアル EEPROM 製品(後工程: MTEX VIETNAM CO.,LTD. (以下、MVC)のモールド樹脂のハロゲンフリー化の案内(TN-PME-A002A/J 2012.07.12 発行)をしておりましたが、

弊社 EEPROM 事業方針の見直しに伴い、当面の間、見送ることに致しました。

現在ご採用いただいておりますハロゲン含有品については現状通り、継続生産してまいります。

ご理解いただきたく、何卒よろしくお願い致します。

2. 対象製品

シリアル EEPROM パッケージ組立製品

R1EX24xxx#Ux シリーズ、R1EX25xxx#Ux シリーズ、HN58X25xxx#Ux シリーズ

(後工程: MVC)

3. 中止理由

弊社 EEPROM 事業方針の見直しのため

詳細は営業窓口までお問い合わせください

4. その他

現在量産中の R1EX24xxx#Sx シリーズ、R1EX25xxx#Sx シリーズ、HN58X25xxx#Sx については 継続生産いたします。

なお、後工程 Amkor Philippines のハロゲンフリー品については一部製品が対応可能です。

